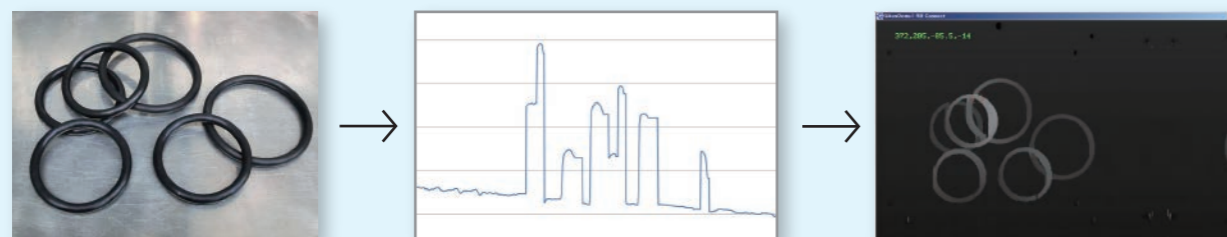


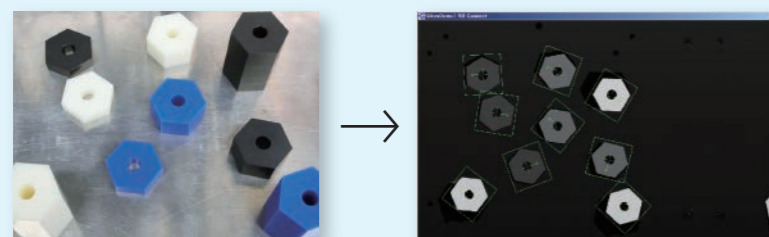
DENSO WAVE PRIVATE SHOW 2016

2D変位データの加工解析から ピッキングデータ、検査データを創り出す

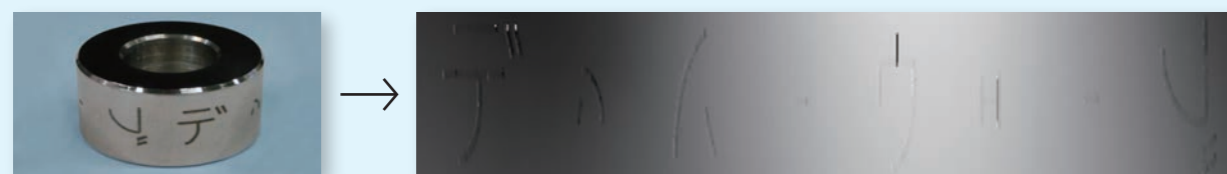
①3Dカメラでは難しいランダムピッキングを波形データの解析から行う



②2Dカメラでは難しいランダムピッキングを2D→3D変換画像データの解析から行う



③高さ方向を考慮した画像変換データから傷検査を行う



ランダムピック & 傷検査システム

特長

2D変位センサのデータを加工、
解析する事でピッキングデータの創出と傷検査を実現。

製品概要

●ピッキングデータの創出

- ・CADデータを基準とする3Dカメラサーチでは対応できない形状のピッキングが可能。
- ・2Dカメラでは難しい広範囲で高さ違いのワークを識別可能。高さ、方向データも正確に創出可能。

●傷、異物検査

- ・2Dカメラでは難しい傷、異物検査を高い精度で実現。

